

2010年3月期 第2四半期決算に関する補足資料

億円未満は切捨て表示しています

1. 決算概要

(連結)

単位:億円

	2009年3月期 第2四半期 2008.7-2008.9		2010年3月期 第2四半期 2009.7-2009.9		増減率	2009年3月期 第2四半期累計 2008.4-2008.9		2010年3月期 第2四半期累計 2009.4-2009.9		増減率
	金額	利益率	金額	利益率		金額	利益率	金額	利益率	
売上高	1,463	-	849	-	42.0%	3,012	-	1,538	-	48.9%
売上総利益	389	26.6%	196	23.1%	49.5%	910	30.2%	308	20.1%	66.1%
営業利益	48	3.3%	72	8.5%	-	262	8.7%	216	14.0%	-
経常利益	66	4.5%	51	6.1%	-	289	9.6%	192	12.5%	-
税前利益	64	4.4%	78	9.2%	-	286	9.5%	262	17.1%	-
当期純利益	45	3.1%	51	6.0%	-	173	5.8%	161	10.5%	-

2. 部門別・地域別 売上高

(連結)

単位:億円

	2009年3月期 第2四半期 2008.7-2008.9		2010年3月期 第2四半期 2009.7-2009.9		増減率	2009年3月期 第2四半期累計 2008.4-2008.9		2010年3月期 第2四半期累計 2009.4-2009.9		増減率
	金額	利益率	金額	利益率		金額	利益率	金額	利益率	
半導体製造装置										
国内	333		108		67.6%	662		157		76.2%
米国	160		83		47.8%	349		207		40.5%
欧州	69		23		66.6%	148		51		65.3%
韓国	117		88		25.2%	266		116		56.1%
台湾	131		166		26.3%	388		225		42.0%
中国	32		21		34.9%	70		25		63.1%
東南アジア他	116		26		77.2%	201		36		81.9%
海外計	627		408		34.9%	1,424		663		53.4%
計	961		516		46.2%	2,087		821		60.6%
FPD/PV製造装置										
国内	24		63		160.5%	62		154		148.8%
韓国	107		10		90.4%	170		58		65.5%
台湾	67		32		52.2%	115		68		40.2%
中国・東南アジア	30		2		93.0%	54		25		53.2%
海外計	204		44		78.2%	339		152		55.0%
計	229		107		52.9%	401		307		23.5%
電子部品・情報通信機器										
国内	235		194		17.3%	461		359		22.0%
海外	36		28		21.3%	59		48		19.8%
計	272		223		17.8%	521		407		21.7%
その他										
国内	1		1		2.0%	2		2		3.2%
海外	-		-		-	-		-		-
計	1		1		2.0%	2		2		3.2%
合計										
国内	594		367		38.2%	1,188		673		43.3%
海外	869		482		44.5%	1,823		864		52.6%
計	1,463		849		42.0%	3,012		1,538		48.9%

3. 事業の種類別 売上高及び営業利益

(連結)

単位:億円

	2009年3月期 第2四半期 2008.7-2008.9		2010年3月期 第2四半期 2009.7-2009.9		増減率	2009年3月期 第2四半期累計 2008.4-2008.9		2010年3月期 第2四半期累計 2009.4-2009.9		増減率
	金額	利益率	金額	利益率		金額	利益率	金額	利益率	
産業用電子機器										
売上高	1,194		628		47.4%	2,496		1,134		54.5%
営業費用	1,155		704		39.0%	2,249		1,357		39.7%
営業利益	39		76		-	246		222		-
電子部品・情報通信機器										
売上高	273		224		18.1%	524		409		21.9%
営業費用	264		220		16.6%	508		403		20.7%
営業利益	9		3		59.8%	15		6		61.4%
消去又は全社										
売上高	4		2		-	8		5		-
営業費用	4		2		-	8		5		-
営業利益	0		0		4.2%	0		0		1.6%
連結										
売上高	1,463		849		42.0%	3,012		1,538		48.9%
営業費用	1,415		922		34.9%	2,749		1,755		36.2%
営業利益	48		72		-	262		216		-

4. 受注高

PAGE 2/2

(連結)

単位:億円

	2009年3月期 第2四半期 2008.7-2008.9		2010年3月期 第2四半期 2009.7-2009.9		増減率	2009年3月期 第2四半期累計 2008.4-2008.9		2010年3月期 第2四半期累計 2009.4-2009.9		増減率
半導体製造装置	837		796		5.0%	1,565		1,284		18.0%
FPD/PV製造装置	217		142		34.6%	536		156		70.8%
電子部品・情報通信機器	254		225		11.4%	515		443		14.0%
その他	1		1		2.0%	2		2		3.2%
合計	1,311		1,165		11.1%	2,620		1,886		28.0%

5. 受注残高

(連結)

単位:億円

	2009年3月期 第2四半期 2008.9末		2010年3月期 第2四半期 2009.9末		増減率
半導体製造装置	1,325		1,200		9.4%
FPD/PV製造装置	1,406		844		39.9%
電子部品・情報通信機器	126		130		3.1%
合計	2,857		2,175		23.9%

6. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

(連結)

単位:億円

	2009年3月期 第2四半期 2008.7-2008.9		2010年3月期 第2四半期 2009.7-2009.9		増減率	2009年3月期 第2四半期累計 2008.4-2008.9		2010年3月期 第2四半期累計 2009.4-2009.9		増減率
設備投資額	48		70		45.3%	104		82		21.4%
減価償却実施額	56		49		11.7%	107		98		8.0%
研究開発費	170		130		23.6%	315		251		20.3%

7. 期末人員

	2008年 9月末	2009年 3月末	2009年 9月末
	国内	7,984	7,865
米国	1,264	1,226	1,014
欧州	407	376	324
アジア	911	924	902
連結計	10,566	10,391	10,146

* 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

* 利益率及び増減率については、1円単位の金額をもとに計算しています。

2010年3月期 業績予想の修正に関する補足資料

1. 2010年3月期業績予想概要

億円未満は切捨て表示しています

(連結) 単位:億円

	2009年3月期 通期実績	2010年3月期通期予想			
		前回予想 7/31	修正予想 10/30	利益率	対前年同期 増減率
売上高	5,080	3,180	3,600	-	△ 29.1 %
営業利益	147	△ 570	△ 350	△ 9.7 %	-
経常利益	205	△ 550	△ 315	△ 8.8 %	-
税前利益	96	△ 610	△ 385	△ 10.7 %	-
当期純利益	75	△ 380	△ 270	△ 7.5 %	-
単位:円					
一株当り年間配当金	24	8	8		

2. 部門別 売上高

(連結) 単位:億円

	2009年3月期 通期実績	2010年3月期通期予想			
		前回予想 7/31	修正予想 10/30	構成比	対前年同期 増減率
半導体製造装置	3,253	1,810	2,090	58.0 %	△ 35.8 %
FPD/PV製造装置	881	600	690	19.2 %	△ 21.7 %
電子部品・情報通信機器	942	770	818	22.7 %	△ 13.2 %
その他	3	0	2	0.1 %	△ 48.0 %
合 計	5,080	3,180	3,600	100.0 %	△ 29.1 %

3. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

(連結) 単位:億円

	2009年3月期 通期実績	2010年3月期通期計画	
		前回計画 5/14	修正計画 10/30
設備投資額	181	100	160
減価償却実施額	230	200	210
研究開発費	609	540	570

- * 2010年3月期 予想作成時の使用レート: US\$1=¥95
- * 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。
- * 利益率、増減率及び構成比については、1円単位の金額をもとに計算しています。